

苏州天准科技股份有限公司 对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目
- 项目投资建设主体：苏州天准科技股份有限公司
- 投资金额：50,000 万元
- 资金来源：自筹
- 相关风险提示：项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险；

一、对外投资概述

为抓住我国产业结构转型升级、制造业自动化及智能化进程加速发展的历史机遇，进一步开拓机器视觉与智能制造领域的新业务，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟自筹资金投资建设“年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”（以下简称“项目”），主要用于半导体领域的智能检测装备、无人物流车和 PCB 领域装备等产品的研发、测试、中试和生产等。项目总投资额 50,000 万元，占地 39,880 m²，建筑面积 95,478 m²。项目投资建设主体为本公司，预计建设期为 48 个月，项目建设地点位于苏州高新区科技城。

公司于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资建设新项目的议案》，该议案表决情况：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。公司董事会授权公司董事长或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

根据《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议，不构成关联

交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本建设项目的的基本情况

1、项目名称：年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目

2、项目投资建设主体：苏州天准科技股份有限公司

3、项目的建设地点：苏州高新区科技城

4、项目占地面积：39,880 m²

5、项目投资金额：50,000 万元

6、资金来源：自筹

7、预计建设期：48 个月

8、具体建设内容：

建设用于半导体领域的智能检测装备、无人物流车和 PCB 领域装备等产品的研发、测试、中试和生产的载体，以及投入相关设备、信息化建设等，总建筑面积 95,478 m²。

9、投资概算（项目实际执行中，根据业务发展的情况、建设进度及产品研发进度等情况进一步调整）：

项目	金额（万元）
购置土地	1,340.00
建设投资	35,600.00
设备投入	8,800.00
办公资产	600.00
信息化建设	1,000.00
其他费用	2,660.00
合计	50,000.00

三、对上市公司的影响

本项目紧密围绕公司主营业务，符合公司现阶段及未来整体战略发展方向，在我国产业结构转型升级、制造业自动化及智能化进程加速发展的历史机遇下，进一步拓展机器视觉与智能制造领域的新业务，形成公司新的业绩增长点，对增强公司竞争力、促进公司快速发展有非常积极的作用。

由于该项目尚未正式投建，不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。该项目的投资资金在公司可承受范围，不会对公司近期财务状况及日常经营产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

1、项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险；

2、本项目投资建设周期较长，在后续实施过程中可能存在经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划可能性。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日